



### **ALSEYE H360** – 360mm AiO-Wasserkühlung

Die H360 AiO-Wasserkühlung der HALO-Serie von ALSEYE besticht durch ihre kompakte Bauform und sorgt, dank der Kühlplatte aus Kupfer und des Radiators aus reinem Aluminium, für einen zuverlässigen Abtransport der generierten Wärme. Die drei 120mm PWM-Lüfter sorgen bei bis zu 2000 U/min zuverlässig für den Abtransport der Wärme und leuchten zudem noch in satten RGB-Farben.

Die Pumpe mit hochwertigem Keramiklager, die ebenfalls RGB-beleuchtet ist, sowie die hochwertig gesleeften, schwenkbaren FEP-Tubes mit 300mm Länge sorgen für einen sicheren, zuverlässigen und langlebigen Betrieb.

- ✓ AiO-Wasserkühlung mit kompakter Bauform
- ✓ Hochwertige Materialien aus Kupfer und Aluminium
- ✓ Drei starke 120mm PWM-Lüfter mit RGB-Beleuchtung
- ✓ TDP von bis zu 350W

**Spezifikationen**

Sockeltypen	Intel® Sockel LGA2011, 2066 Square ILM Intel® Sockel LGA775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1366 AMD® Sockel AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, AM4
Lüfter-Abmessungen (H/B/T)	120x120x25mm
Nennspannung	12V
Lüftergeschwindigkeit	800-2000U/min
Luftstrom pro Lüfter	31,09-76,80m³/h
Luftdruck pro Lüfter	0,53-1,80mmH <sub>2</sub> O
Geräuschpegel	13,5-35,2dbA
Anschlussart	4pin PWM
Schlauchlänge	300mm
Kühlflüssigkeit	Umweltfreundliche Flüssigkeit mit Antikorrosionsmittel
Netto-Abmessungen (H/B/T)	Kühlblock: 62/55/44mm Radiator: 27/395/120mm
Verpackungsabmessungen (H/B/T)	150/225/445mm
Nettogewicht	1,51kg
Bruttogewicht	2,16kg
Verpackungseinheit (VE/VPE)	1/6
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88885486
EAN-Code	4897059871837
Lieferumfang	Befestigungskit für Intel® Sockel LGA775, 1150, 1155, 1151, 1156, 1200, 1366, 2011, 2066 Square ILM Befestigungskit für AMD® Sockel AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2 Backplate-Befestigungskit Wärmeleitpaste Montageanleitung (Englisch)
Merkmale	Kühlplatte mit Kupferbasis Pumpe mit hochwertigem Keramiklager, leuchtend in RGB Platzsparender Radiator aus reinem Aluminium 3x 120mm Lüfter mit je 16 RGB-LEDs und 4pin PWM Hochwertig gesleevte, schwenkbare FEP-Tubes Unterstützt CPUs mit einem TDP von bis zu 350W